

О НЕОБРАТИМОМ УМЕНЬШЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИКА  
ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ НАГРЕВАНИИ

В. В. Коняшкин, А. А. Хороменко

Известно, что работа изоляционных пленок в слабых электрических полях при повышенных температурах приводит к необратимому уменьшению сопротивления утечки [1]. Нагрев оксидных слоев до высоких температур может сопровождаться появлением металлической проводимости в диэлектрике за счет диффузии материала электродов в оксид [2]. В настоящем сообщении приведены результаты экспериментального наблюдения процессов необратимого уменьшения сопротивления диэлектрика пленочных конденсаторов при нагревании.

Тонкопленочные конденсаторы на основе монооксида кремния толщиной  $4500 \text{ \AA}$  ( $\pm 300 \text{ \AA}$ ) с алюминиевыми электродами ( $3000 \text{ \AA}$ ) изготавливались методом вакуумной конденсации [3,4]. Конденсаторы на синтальных подложках помещались в термостатированную печь, которая в вакууме  $10^{-5}$  тор обеспечивала стабильность температуры не хуже  $\pm 1\%$ . Сопротивление утечки конденсаторов записывалось многоканальным самопишущим потенциометром, при этом напряжение на образцах составляло 100 милливольт. Время ( $t$ ) необратимого уменьшения сопротивления диэлектрика отсчитывалось от момента наступления установившейся температуры до резкого (на три-четыре порядка) уменьшения сопротивления утечки.

Анализ экспериментальных данных показал, что существует две группы значений времени  $t$ , средние величины ( $\pm 25\%$ ) которых приведены в таблице.

Различные величины термических коэффициентов линейного расширения материалов диэлектрика и электродов, а также внутренние механические напряжения в конденсированных пленках [3] при нагревании обуславливают возникновение трещин в структуре

Т а б л и ц а

T, °K	773	823	873	918	933	973	1013
$t_1$ , сек	-	$4,15 \cdot 10^4$	$9,36 \cdot 10^3$	$2,28 \cdot 10^3$	$1,92 \cdot 10^3$	$6,9 \cdot 10^2$	$3 \cdot 10^2$
$t_2$ , сек	$3 \cdot 10^2$	$1,8 \cdot 10^2$	$1,2 \cdot 10^2$	90	75	60	45

металл-диэлектрик-металл. Действительно, при наблюдениях под микроскопом (МИМ-8) были обнаружены сквозные (до подложки) трещины шириной  $(0,5 \pm 50)$  микрон в пленочной структуре, которые возникали при температуре  $673^\circ\text{K}$ . Этому случаю соответствовали значения времени  $t_1$ . В конденсаторах, значения времени необратимого уменьшения сопротивления которых соответствовали  $t_1$ , такие трещины не обнаружены.

Предполагая, что причиной необратимого уменьшения сопротивления может быть диффузия алюминия в пленку монооксида кремния, были оценены параметры диффузии. Зависимости логарифма вычисленных коэффициентов диффузии ( $D$ ) от обратных температур линейны. Для времени  $t_1$  величина множителя  $D_0$  составляет  $4 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{сек}$ , а значение энергии активации  $\varphi_1$  равно  $1,9$  эв. Соответственно, для  $t_2$   $D_0 = 5 \cdot 10^{-13} \text{ м}^2/\text{сек}$  и  $\varphi_2 = 0,53$  эв. Различие в значениях  $D$  и  $\varphi$  возможно при проявлении двух механизмов диффузии: объемной и поверхностной диффузии по трещинам диэлектрической пленки.

Таким образом, наблюдаемое необратимое уменьшение сопротивления диэлектрика при нагревании конденсаторов можно объяснить протеканием процессов диффузии.

#### Л и т е р а т у р а

1. КРИЦОВ В.А., ХАРИТОНОВ И.П., ВЕСЕЛОВ П.А., АППЕН А.А. В сб.: Температууроустойчивые защитные покрытия. Изд-во "Наука", Л., 1968, с.278.

2. ВЕРЕНКОВА Э.М., ТРОФИМОВ И.Г., ФРОЛОВ А.С., ШАХТАХИНСКИЙ Т.И. В сб.: Температууроустойчивые защитные покрытия, изд-во "Наука", Л., 1968, с.216.

3. НИЛЛ А.Б., НОРМАНН С.Р. Brit. J. Appl. Phys., 1967, vol. 18, n 1, p.13.

4. ПЧЕЛКИН В.Ю., СОЛДАТЕНКОВ И.С., ХОРОМЕНКО А.А. В сб.: Вычислительные системы. Материалы ко II Всесоюзной конференции, секция IV. Новосибирск, Изд-во "Наука СС АН СССР", 1969, с.86-97.